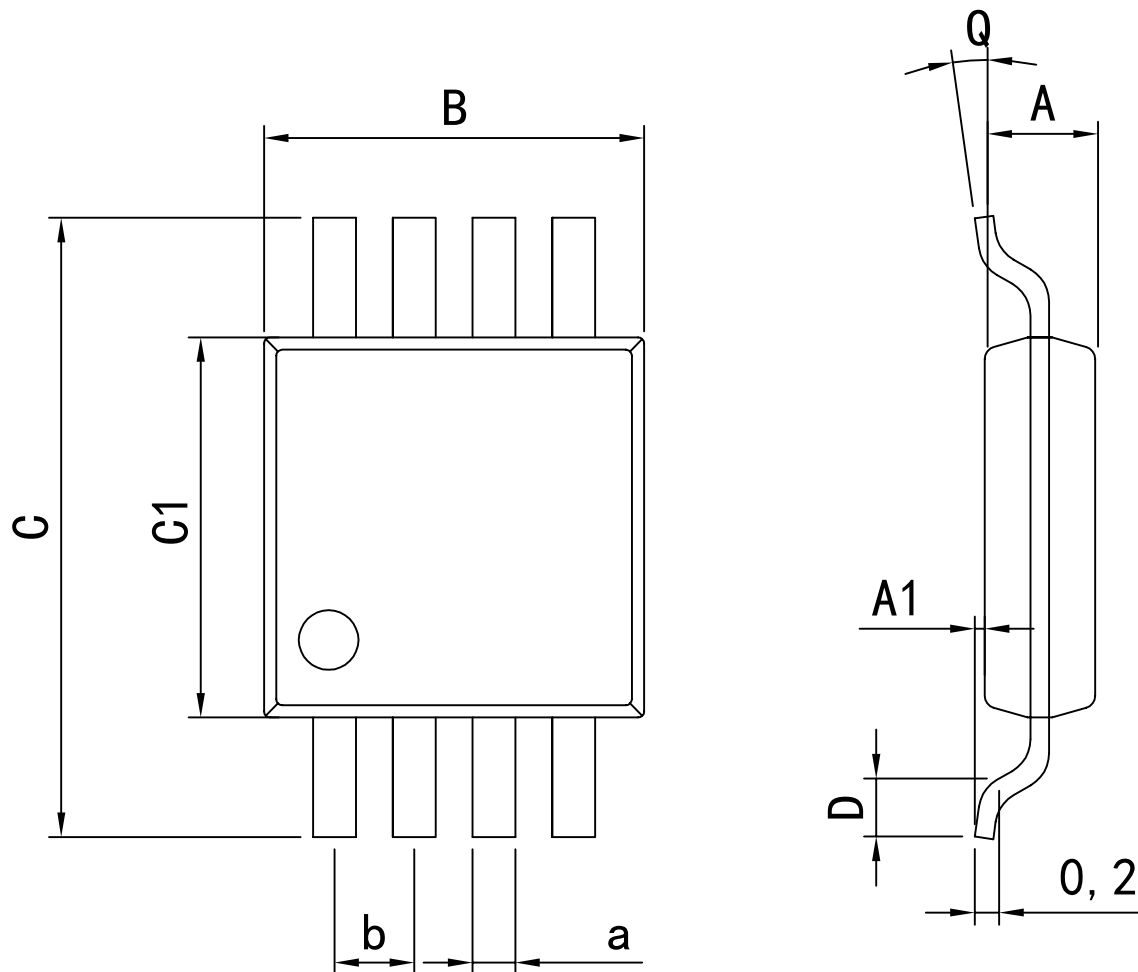




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

MSOP-8

文件名称:
HG-MSOP8

文件编号:
HGWXT-230055

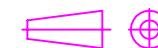
版本 VI.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-7-11

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b			
MIN	0.80	0.05	2.90	4.75	2.90	0.35	0°	0.25	0.65			
MAX	0.90	0.20	3.10	5.05	3.10	0.75	8°	0.35	BSC			